This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLATED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS
- UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP402203564A

PAT-NO: JP402203564A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02203564 A

TITLE: SILICON CARBIDE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: August 13, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME FUJII, YOSHIHISA SUZUKI, AKIRA FURUKAWA, MASAKI SHIGETA, MITSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHARP CORP

N/A

APPL-NO: JP01023484

APPL-DATE: January 31, 1989

INT-CL (IPC): H01L029/46; H01L029/784

US-CL-CURRENT: 257/754

ABSTRACT:

PURPOSE: To control arbitrarily and precisely the value or threshold voltage with excellent reproducibility by forming an electrode by using polycrystalline silicon carbide.

CONSTITUTION: On an Si single crystal substrate 1, a P-type β-SiC single crystal layer 2 and a silicon thermal oxide film 8 are formed; a gate electrode 4 composed of polycrystalline silicon carbide film is formed at a specified position on the silicon thermal oxide film 3. Thereby, the change of threshold voltage can be reduced. By adding a specified amount of impurity to a channel region, the polarity and the absolute value of the threshold voltage can be arbitrarily and precisely controlled with excellent reproducibility.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-203564

Solnt. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

6公開 平成2年(1990)8月13日

H 01 L 29/46 29/784 F 7638-5F

8422-5F H 01 L 29/78 8422-5F

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

301 B

|22-5F | 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 炭化珪素半導体装置

四特 顧 平1-23484

②出 願 平1(1989)1月31日

砂発 明 者 藤 井 良 久 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

砂発 明 者 鈴 木 彰 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

②発 明 者 古 川 勝 紀 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑫発 明 者 繁 田 光 浩 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑪出 顧 人 シャープ株式会社

仍代 理 人 弁理士 山本 秀策

明集

1. 発明の名称

炭化珪素半導体装置

2. 特許請求の範囲

1. 炭化珪素半導体層と、絶縁膜と、電極とからなるMIS 構造を有する炭化珪素半導体装置であって、

装電極が多結晶炭化珪素で形成されている。炭 化珪素半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、炭化珪素半導体装置、特にMIS 構造 を有する炭化珪素半導体装置に関する。

(従来の技術)

世化珪素 (SiC)は広い繋制帯幅 (2.3~3.3eV) を有する半導体材料であって、熱的、化学的、機 域的に極めて安定であり、放射線機像にも強いと いう優れた特徴を持っている。また、炭化珪素に おける電子の飽和移動速度は、珪素 (Si) などの 他の半導体材料の場合に比べて大きい。一般に、 建書のような従来の半導体材料を用いた半導体装置は、特に高温、高出力駆動、高周被動作、放射 線照射などの背髄な条件下では使用が困難である。 従って、炭化建業を用いた半導体装置は、このような背髄な条件下でも使用し得る半導体装置とし て広範な分野での応用が期待されている。

しかしながら、大きな面積を有し、かつ高品質の炭化珪素単結晶を、生産性を考慮した工業的規模で安定に供給し得る結晶成長技術は確立されていない。それゆえ、炭化珪素は、上述のような多くの利点および可能性を有する半導体材料であるにもかかわらず、その実用化が阻まれている。

従来、研究室規模では、例えば昇華再結晶法(レーリー法)で炭化珪素単結晶を成長させたり、 この方法で得られた炭化珪素単結晶を基板として、 その上に気相成長法(CVD 法)や液相エピタキシ +ル成長法(LPB 法)で炭化珪素単結晶をエピタ キシ+ル成長させることにより、半導体装置の試 作が可能なサイズの炭化珪素単結晶を得ている。 しかしながら、これらの方法では、得られた単結 品の面積が小さく、その寸法や形状を高精度に制 割することは困難である。また、炭化珪素が有す る結晶多形および不純物濃度の制御も容易ではない。

وزي

現在、広く実用化されている半導体装置の中で、 建業を用いたNIS 構造の半導体装置(例えば、NIS 型電界効果トランジスタ)は、特に重要な位置を 占めている。これに対し、建業に代えて炭化珪素 (特に、β型炭化珪素)を用いたNIS 型電界効果 トランジスタが開発されてきている。一般に、NIS

型電界効果トランジスタを種々の電子回路に応用する場合には、その関値電圧を正確に制 しなければならない。 NIS 型電界効果トランジスタの関係 選手 が 中の 大事 は を は と が ート 電 極 と か と で の 散 差 の 影響を や か さ な で あ で あ ま を 用 い た NIS 型電界 効果トランジスタで に か ・ 電 極 と の 大事 関 散 差 の 影響を や か ジスタで に れ ら の は ま か に と に よ り に て れ ら の 間 の と 同種 の 材料を 用 い る こ と に よ り 、 こ れ ら の 間 の と 同種 の 材料を 用 い る こ と に よ り 、 こ れ ら の 間 の と 同種 の 材料を 用 い る こ と に よ り 、 こ れ ら の 間 の と 可数 数 差 を な く す こ と が で き る の で あ る。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、従来関発されてきた炭化珪素を用いたMIS 型電界効果トランジスタでは、ゲート電極の材料として多結晶珪素やアルミニウムが用いられてきた。従って、炭化珪素半導体層と、これらの材料からなるゲート電極との仕事関数差が大きく、得られた電界効果トランジスタの関値電圧の絶対値が大きくなると共に、その値自体を正

確に制御することが困難であった。

本発明は上記従来の問題点を解決するものであり、その目的とするところは、関値電圧の値を任意に、特定良く、かつ再現性良く制御することが可能な当S構造を有する世化珪素半導体装置(例えば、對S型電界効果トランジスタ)を提供することにある。

(課題を解決するための手段および作用)

本発明は、炭化珪素半導体層と、絶縁膜と、電極からなるMS構造を有する炭化珪素半導体装置であって、装電艦が多結晶炭化珪素で形成されており、そのことにより上記目的が遠成される。

本発明の世化珪素半導体装置(例えば、1115型電界効果トランツスタ)においては、半導体圏とゲート電極との両方に世化珪素が用いられる。従って、これらの間の仕事関数差による影響を抑え、関値電圧の変化を非常に小さくすることができる。しかも、チャンネル領域に、イオン往入技術などを用いて所定量の不純物を添加することにより、関値電圧の正負および絶対値を任意に、精度良く、

かつ再現住良く制御することができる。しかも、 本発明の炭化珪素半導体装置は、電極として多結 品珪素を用いた従来の珪素半導体装置と全く同様 の工程で製造し得る。従って、例えば電界効果ト ランジスタにおけるソース領域およびドレイン領 域を自己整合的に形成し得るというような従来の 製造工程の長所を活かすこともできる。

NIS 構造における電極を構成する上記を結晶炭化珪素は、例えばCVD 法、プラズマCVD 法、スパッタリング法、電子ビーム蒸着法などの方法を用いて形成される。

また、上記の絶縁膜としては、シリコン酸化膜やシリコン変化膜などが用いられる。特に、シリコン熱酸化膜は、優れた電気的特性を有するので好ましい。なお、絶縁膜として酸化膜を用いた場合には、一般に「MIS 構造」に代えて「MOS 構造」という用語が使用される。

本発明の炭化度素半導体装置では、MIS 構造に おける電極として多結晶炭化珪素を用いているた め、該電板の上に配差用の層を設けなければなら ない。このような配装層に用いる材料としては、 アルミニウム、タングステン、モリブデン、白金 などの金属またはシリサイド、あるいはこれらの 材料からなる硬層体が挙げられる。

(穿施例)

* . . . si

以下に本発明の実施例について説明する。

本実施例では、p型炭化珪素を用いたnチャン ネル反転型のMOS型電界効果トランジスタの場合 について説明する。

まず、第1図口に示すように、気相成長法(CVD 法)により、Si単結晶基板1上に、アルミニウム をドープしたp型βーSiC 単結晶層 2(厚さ10μm) を成長させた。原料がスとしては、シラン(SiHa) およびプロパン(CaHa)を用いた。また。基板温 度は1350でであった。ここでは、p型の不純物材料としてトリメチルアルミニウム(TNA)を用いた。 SiC 単結晶の成長時に所定量のTNA がスを反応管中に導入することにより、5×10¹⁸ cm⁻³ のキャリア濃度を有するp型βーSiC 単結晶層 2を得た。

次いで、このp型β-SiC 単結品贈2上に。酸

素雰囲気中、1100でにて3時間の無酸化を行なうことにより、シリコン無酸化度3(厚さ50nm)を形成した。そして、第2図(C)に示すように、シリコン無酸化度3上の所定位置に、プラズマCVD 法を用いたリフトオフ法により、多結晶世化定素度(厚さ200 nm)からなるゲート電極4を形成した。原料ガスとしては、シラン(SiH。)およびメタン(CH。)を用いた。また、基板温度は800 でであった。ここでは、多結晶世化珪素膜の成長時に所定量のホスフィン(PH。)を原料ガスに添加することにより、5×10⁻²Ω・cmの低低抗率を有する多結晶世化珪素膜を得た。

次いで、ホトレジスト溶液を全面に塗布し、ホトリングラフィによって所定のパターンのホトレジスト層 8 を設けた後、エッチングにより、ゲート領域(長さ10μα)を形成した。引き続いて、窒素イオンを注入することにより、第1 図値に示すような n 型のソース領域 5 およびドレイン領域 6 を形成した。窒素イオンの注入量は 3 × 10¹⁴ ca⁻² であった。ホトレジスト層 8 を除去した後、アル

ゴン雰囲気中、1100でにて30分間の熱処理を行うことにより、窒素イオンを注入したソース領域5 およびドレイン領域6 を低低抗化した。そして、ゲート電価4、ソース領域、およびドレイン領域にアルミニウムを基着することにより配線圏7を形成し、第1 図(4)に示すようなβーSiC を用いたηチャンネル反転型のHOS 型電界効果トランジスタを得た。

このようにして得られたNOS 型電界効果トラン ジスタのゲート容量ーゲート電圧特性 (CーV特性)を制定したところ、第2図の実験で表される ように、0.9 Vという低い関値電圧を示した。

比較のために、ゲート電極 4 として多結晶珪素 を用いること以外は上記と同様にして、 n チャン ネル反転型のMOS 型電界効果トランジスタを作製 した。このような従来のMOS 型電界効果トランジ スタは、第 2 図の点値で表されるように、1.7 V という高い側値電圧を示した。

このように、本実施例のNOS 型電界効果トランジスタは、ゲート電極として、半導体層と同様に

炭化珪素を用いているため、これらの間の仕事間 放差が小さく、その影響を最小限に抑え得ること がわかった。

また、上記の炭化産素を用いたNDS型電界効果トランジスタのチャンネル領域へ産業イオンまたはホウ素イオンを住入することによって、関値電圧がどのように変化するかを腐べたところ。第3回に示すように、住入イオンの種類と、イオン住入量とを選択することにより、関値電圧の符号および絶対値を任意に、特定を良く、かつ再現性良く制御し得ることがわかった。

(発明の効果)

本発明によれば、関値電圧の符号および絶対値を任意に、精度良くかつ再現性良く制御することが可能な炭化珪素半導体装置(例えば、NIS型電界効果トランジスタ)が符られる。このような炭化珪素半導体装置は、様々な分野への応用が期待され、特に珪素などの従来の半導体材料では実現が不可能な、高温、高出力駆動、高周被動作、放射線照射などの過酷な条件下でも使用し得る半導

体装置として実用化され得る。

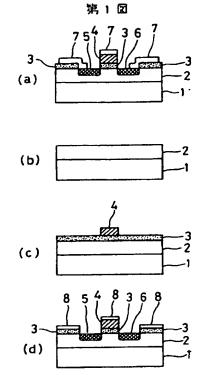
4. 図面の簡単な説明

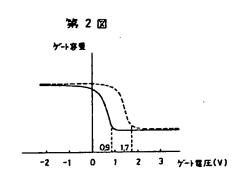
第1図(A)は本発明の世化注象半導体装置の一実 施例であるNOS 型電界効果トランジスタの新面図、 第1図(A)~(A)は はNOS 型電界効果トランジスタの 製造工程を説明するための新面図、第2図はは NOS 型電界効果トランジスタ(実験)と、ゲート電極 として多結晶珪素を用いた従来のNOS 型電界効果 トランジスタ(点線)とにおけるゲート容量一ゲ 一ト電圧特性を表すグラフ図、第3図は本発明の 炭化建業体装置の一実施例であるNOS 型電界 効果トランジスタにおけるチャンネル領域へのイ オン注入量と関値電圧との関係を表すグラフ図で ある。

i …Si単結晶基板、2 …p型β-SiC 単結晶層、 3 … シリコン無酸化膜、4 …ゲート電極、5 …ソース領域、6 …ドレイン領域、7 …AI配線層。

以上

出職人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 山本秀策





第3図

